

Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН

**21 - 23 октября 2024 года
г. Москва**

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в

VI Международной конференции «Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов»,

которая будет проводиться с 21 по 23 октября 2024 года в Москве на базе Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН (планируется смешанный формат проведения).

Тематика VI Международной конференции «Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов»:

- Секция А.** Современные проблемы создания исследовательской инфраструктуры для синтеза новых материалов с заданными свойствами, включая применение новых методов и средств анализа больших данных
- Секция В.** Квантовые технологии. Проблемы квантового моделирования
- Секция С.** Математическое моделирование в структурном материаловедении (многоуровневые, многомасштабные модели, имитационные модели и т.д.)
- Секция D.** Моделирование размерных, радиационных, поверхностных и других дефектов в полупроводниковой наноэлектронике
- Секция Е.** Моделирование работы многоуровневых элементов памяти для компьютеров следующего поколения
- Секция F.** Моделирование структур и свойств конструкционных материалов для производств изделий ЭКБ, включая композиционные материалы с нанокристаллами, нанокластерами, наноаморфными включениями и т.д.
- Секция G.** Проблемы обеспечения надежности ЭКБ микроэлектроники и систем на ее основе
- Секция H.** Методы математического моделирования в фотонике

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ

Тезисы докладов должны быть присланы не позднее **16 сентября 2024 г.** с названием и авторами предполагаемого доклада и заполненной [заявкой](#) на участие (matmodel2013@gmail.com).

Тезисы докладов принимаются в формате Microsoft Word. Объём – до трёх полных страниц формата А4. Правила и образец оформления размещены на [сайте конференции](#).

Решение о включении докладов в программу конференции и дальнейшая информация будут содержаться во **Втором информационном сообщении**, которое будет разослано зарегистрировавшимся участникам по указанным в заявках электронным адресам до **15 октября 2024г.**

Оргвзнос для участников из России и стран СНГ составляет **4800 руб.**, для аспирантов – **3000 руб.**, студенты от оргвзноса освобождаются. Оплата в

случае заочного участия включает расходы на публикацию тезисов одного доклада в сборнике материалов конференции и составляет 2400 руб. для всех категорий участников.

Оплата конференционных взносов до **17 октября 2024г.**

Для участия в Конференции в качестве слушателя (без доклада) необходимо до **18 октября 2024 г.** [зарегистрироваться](#) на сайте конференции.

КОНТАКТЫ

Почтовый адрес: 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 40, комнаты 121, 121А.

Телефон: 8 495 938 28 67, к.121А;

e-mail: matmodel2013@gmail.com

Web-сайт: <https://conference.mmg.ru/conferences/mmmsec2024/index.html>

Дата публикации: 14.06.202